

ИНТРА-ОРАЛНА РЕПАРАТУРА НА ИНДИРЕКТНИ РЕСТАВРАЦИИ НА МЕТАЛНА ОСНОВА (благородни и не-благородни) без вклученост на забната структура



1. Загрубете ја површината на која ќе бондирате со груб дијамантски борер. Исплакнете и исушете.



2. Нанесете Ceramic Primer II **само врз керамичката површина што треба да се репарира**. Исушете.



3. Нанесете G-Premio BOND на сите бондирачки површини. Чекајте 10 секунди.



4. Исушете со **максимален воздушен притисок** во тек на 5 сек.



5. Полимеризирајте со светло следејќи ги упатствата дадени во следната табела.



6. Нанесете GRADIA PLUS Oraque врз металната површина и полимеризирајте го секој слој во тек на 20 сек.



7. Надградете со композит (Essentia или G-aenial) и полимеризирајте го секој слој.



8. Финален резултат.

Време на светлосна полимеризација на G-Premio BOND

Ламба за светлосна полимеризација	Оддалеченост од канилата за светло	
	<10мм	>10мм
Halogen / LED (700 mW/cm ²)	10 сек.	20 сек.
High power LED (>1200 mW/cm ²)	5 сек.	10 сек.

ИНТРА-ОРАЛНА РЕПАРАТУРА НА ИНДИРЕКТНИ РЕСТАВРАЦИИ НА МЕТАЛНА ОСНОВА (благородни и не-благородни) со вклученост на забната структура



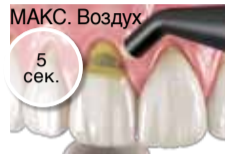
1. Загрубете ја површината на која ќе бондирате со груб дијамантски борер. Исплакнете и исушете.



2. Нанесете Ceramic Primer II **само врз керамичката површина што треба да се репарира**. Исушете.



3. Нанесете G-Premio BOND на сите бондирачки површини (вклучувајќи ја забната структура). Чекајте 10 секунди.



4. Исушете со **максимален воздушен притисок** во тек на 5 сек.



5. Полимеризирајте со светло следејќи ги упатствата дадени во следната табела.



6. Нанесете GRADIA PLUS Ораque врз металната површина и полимеризирајте го секој слој во тек на 20 сек.



7. Надградете со композит (Essentia или G-ænial) и полимеризирајте го секој слој.



8. Финален резултат.

Време на светлосна полимеризација на G-Premio BOND

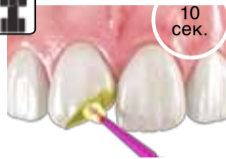
	Оддалеченост од канилата за светло	
	<10мм	>10мм
Ламба за светлосна полимеризација		
Halogen / LED (700 mW/cm ²)	10 сек.	20 сек.
High power LED (>1200 mW/cm ²)	5 сек.	10 сек.



1. Загрубете ја површината на која ќе бондирате со груб дијамантски борер. Исплакнете и исушете.



2. Нанесете Ceramic Primer II **само** врз површината што треба да се репарира*. Исушете.



3. Нанесете G-Premio BOND на сите бондирачки површини (вклучувајќи ја забната структура). Чекајте 10 секунди.



4. Исушете со **максимален воздушен притисок** во тек на 5 сек.



5. Полимеризирајте со светло следејќи ги упатствата дадени во следната табела.



6. Надградете со композит (Essentia или G-ænial) и полимеризирајте го секој слој.



7. Финален резултат.

* Во случај на монолитна изработка од цирконија или алумина, употребата на Ceramic Primer II не е потребна.

Време на светлосна полимеризација на G-Premio BOND

	Оддалеченост од канилата за светло	
	<10мм	>10мм
Ламба за светлосна полимеризација		
Halogen / LED (700 mW/cm ²)	10 сек.	20 сек.
High power LED (>1200 mW/cm ²)	5 сек.	10 сек.



1. Загрубете ја површината на која ќе бондирате со груб дијамантски борер. Исплакнете и исушете.



2. Нанесете Ceramic Primer II **само** врз површината што треба да се репарира*. Исушете.



3. Нанесете G-Premio BOND на сите бондирачки површини (вклучувајќи ја забната структура). Чекајте 10 секунди.



4. Исушете со **максимален воздушен притисок** во тек на 5 сек.



5. Полимеризирајте со светло следејќи ги упатствата дадени во следната табела.



6. Надградете со композит (Essentia или G-ænial) и полимеризирајте го секој слој.



7. Финален резултат.

* Во случај на монолитна изработка од цирконија или алумина, употребата на Ceramic Primer II не е потребна.

Време на светлосна полимеризација на G-Premio BOND

Ламба за светлосна полимеризација	Оддалеченост од канилата за светло	
	<10мм	>10мм
Halogen / LED (700 mW/cm ²)	10 сек.	20 сек.
High power LED (>1200 mW/cm ²)	5 сек.	10 сек.



1. Загрубете ја површината на која ќе бондирате со груб дијамантски борер. Исплакнете и исушете.



2. Нанесете G-Premio BOND на сите бондирачки површини (вклучувајќи ја забната структура). Чекајте 10 секунди.



3. Исушете со **максимален воздушен притисок** во тек на 5 сек.



4. Полимеризирајте го светло следејќи ги упатствата дадени во следната табела.



5. Надградете со композит (Essentia или G-ænial) и полимеризирајте го секој слој.



6. Финален резултат.

Време на светлосна полимеризација на G-Premio BOND

	Оддалеченост од канилата за светло	
	<10мм	>10мм
Ламба за светлосна полимеризација		
Halogen / LED (700 mW/cm ²)	10 сек.	20 сек.
High power LED (>1200 mW/cm ²)	5 сек.	10 сек.

GC REPAIR KIT Техничко упатство

Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството за употреба.



Прочитајте
го упатството
за употреба

GC

1. ИНДИРЕКТНИ РЕСТАВРАЦИИ НА МЕТАЛНА ОСНОВА (благородни и не-благородни)



Без вклученост
на забната
структура
стр.1



Со вклученост
на забната
структура
стр.2

2. ИНДИРЕКТНИ РЕСТАВРАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД СТАКЛО-КЕРАМИКА, ЦИРКОНИЈА, АЛУМИНА И ХИБРИДНА КЕРАМИКА (CERASMART)



Без вклученост
на забната
структура
стр.3



Со вклученост
на забната
структура
стр.4

3. КОМПОЗИТНИ РЕСТАВРАЦИИ (индиректни и директни) стр.5



Погледнете ги
GC Restorative
Dentistry Guides!